

Kungörelse i enlighet med artikel 19 punkt 3 i rådets förordning nr 17 angående ärende nr IV/C-3/36.715 — EECA/KSIA (DCMS för DRAM-kretsar)

(97/C 378/05)

(Text av betydelse för EES)

I. ANMÄLAN

Den 22 oktober 1997 mottog kommissionen en ansökan om icke-ingripande i enlighet med artikel 2 i rådets förordning nr 17 (*) enligt vilken den europeiska sammanslutningen för tillverkare av halvledare (KSIA) och vissa respektive medlemsföretag (Siemens AG, SGS-Thomson Microelectronics Srl, Texas Instruments Italia SpA, Hyundai Electronics Industries Co., Ltd, LG Semicon Co., Ltd. och Samsung Electronics Co., Ltd) har slutit ett avtal mellan industrier för insamling och upprätthållande av information rörande DRAM-kretsar.

II. PARTERNA

Alla företag som är parter i EECA/KSIA-avtalet är aktiva inom affärsverksamhet rörande halvledare. Parterna till avtalet är följande:

1. EECA är en intresseorganisation som respresenterar de europeiska tillverkarna av elektroniska komponenter. Den är en sammanslutning av nationella intresseorganisationer till vilka de respektive europeiska företagen tillhör.
2. Siemens AG Semiconductor Group är ett tyskt aktieföretag som är aktivt inom design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av ett brett urval av halvledare.
3. SGS Thomson Microelectronics, Srl är ett företag som är bildat enligt italiensk lag och som producerar ett brett urval av halvledare.
4. Texas Instruments Italia, SpA är ett italienskt aktieföretag. Dess verksamhet består av produktion och försäljning av ett stort urval av halvledare.
5. KSIA är intresseorganisationen som representerar halvledareindustrin i Republiken Korea.
6. Hyundai Electronics Industries Co., Ltd är ett koreanskt aktieföretag som tillverkar och marknadsför halvledare och andra elektroniska produkter.
7. LG Semicon Co., Ltd är ett koreanskt aktieföretag. Dess affärsverksamhet består av produktion och försäljning av ett brett urval av halvledare.

8. Samsung Electronics Co., Ltd är ett koreanskt aktieföretag som tillverkar och marknadsför halvledare och andra elektroniska produkter.

III. MARKNADEN

Den relevanta produktmarknaden är marknaden för vissa sorters elektroniska mikrokretsar av typen dynamiska direktminnen (DRAM-kretsar), vilka är en speciell typ av halvledare. Halvledare används inom många olika mikroelektroniska användningsområden, inklusive telekommunikationssystem, datasystem, konsumentprodukter, fordonsprodukter och industriella fordonsprodukter samt kontrollsystem.

EECA/KSIA-avtalet fastslår, vad gäller DRAM-kretsar, ett system för insamling och upprätthållande av bolag och produktrelaterad information rörande produktionskostnader och prisuppgifter för respektive export till den europeiska unionen eller till Republiken Korea. Den relevanta geografiska marknaden är därför den Europeiska unionen och Republiken Korea.

De europeiska DRAM-producenterna är speciellt aktiva inom alla Europeiska unionens medlemsländer, medan de i Republiken Korea har endast en obetydlig närvaro på marknaden (mindre än 2 %).

Vad gäller de koreanska parterna till avtalet, säljer de till alla europeiska länder (35 % marknadsandel i Europa) och har en betydligt högre andel på den koreanska DRAM-marknaden.

IV. ÖVERENSKOMMELSEN

Den 9 september 1997 slöt den europeiska sammanslutningen för tillverkare av elektroniska komponenter (EECA), den koreanska sammanslutningen för tillverkare av halvledare (KSIA) och vissa respektive medlemsföretag (Siemens AG, SGS-Thomson Microelectronics Srl, Texas Instruments Italia SpA, Hyundai Electronics Industries Co., Ltd, LG Semicon Co., Ltd och Samsung Electronics Co., Ltd) en överenskommelse mellan industrier för insamling och upprätthållande av information.

Det enda syftet med EECA/KSIA-avtalet är att effektivt lösa anti-dumpnings konflikter.

(*) EGT 13, 21.2.1962, s. 204/62.

Under det så kallade Data Collection and Maintenance System (DCMS), kommer de deltagande halvledartillverkarna att samla in information rörande deras företags produktionskostnader och försäljningspriser för DRAM-kretsar. Ingen skall ha tillgång till den insamlade informationen som skall hållas sträng konfidentiell. Endast Europeiska unionens eller Republiken Koreas antidumpningsmyndigheter kommer, beroende på omständigheterna, att ha tillgång till informationen när ett antidumpningsutredningsförfarande har öppnats. Informationen skall då överlämnas inom 14 dagar.

Den anmälda överenskommelsen innehåller inga bestämmelser som förhindrar parterna från att fatta egna självständiga affärsrelaterade beslut och inte heller förutsätter den ett ömsesidigt utbyte av information mellan parterna.

V. KOMMISSIONENS AVSIKTER

Kommissionen avser att i detta ärende fatta ett fördelaktigt beslut angående avtalet. Innan detta sker, inbjuder kommissionen intresserade tredje parter att skicka sina kommentarer inom en månad från publiceringsdatum av denna kungörelse i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*, med hänvisning till referensen IV/C-3/36.715 — EECA/KSIA (DCMS), till följande adress:

Europeiska kommissionen
 Generaldirektoratet för konkurrens (GD IV)
 Direktorat IV/C-3
 Rue de la Loi/Wetstraat 200
 B-1049 Bryssel.

Kungörelse i enlighet med artikel 19 punkt 3 i rådets förordning nr 17⁽¹⁾ angående ärende nr IV/C-3/36.715 — EECA/KSIA (Flash EPROMs)

(97/C 378/06)

(Text av betydelse för EES)

I. ANMÄLAN

Den 22 oktober 1997 mottog kommissionen en ansökan om icke-ingripande i enlighet med artikel 2 i rådets förordning nr 17 enligt vilken den europeiska sammanslutningen för tillverkare av elektroniska komponenter (EECA), den koreanska sammanslutningen för tillverkare av halvledare (KSIA) och vissa respektive medlemsföretag (Siemens AG, SGS-Thomson Microelectronics Srl, Texas Instruments Italia SpA, Hyundai Electronics Industries Co., Ltd, LG Semicon Co., Ltd och Samsung Electronics Co., Ltd) har ingått ett informellt avtal ("Memorandum of Understanding") rörande en möjlig utvidgning av systemet för insamling och upprätthållande av information rörande DRAM-kretsar (DCMS) till att gälla även för Flash EPROM exporterade från Republiken Korea till Europeiska unionen och vice-versa.

II. PARTERNA

Alla företag som är parter i den informella överenskommelsen mellan EECA och KSIA är aktiva inom affärsverksamhet rörande halvledare. Parterna till överenskommelsen är följande:

1. EECA är en intresseorganisation som representerar de europeiska tillverkarna av elektroniska komponenter.

ter. Den är en sammanslutning av nationella intresseorganisationer till vilka de respektive europeiska företagen tillhör.

2. Siemens AG Semiconductor Group, är ett tyskt aktieföretag som är aktivt inom design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av ett brett urval av halvledare.
3. SGS Thomson Microelectronics, Srl är ett företag som är bildat enligt italiensk lag och som producerar ett brett urval av halvledare.
4. Texas Instruments Italia, SpA är ett italienskt aktieföretag. Dess verksamhet består av produktion och försäljning av ett stort urval av halvledare.
5. KSIA är intresseorganisationen som representerar halvledareindustrin i Republiken Korea.
6. Hyundai Electronics Industries Co., Ltd är ett koreanskt aktieföretag som tillverkar och marknadsför halvledare och andra elektroniska produkter.
7. LG Semicon Co., Ltd är ett koreanskt aktieföretag. Dess affärsverksamhet består av produktion och försäljning av ett brett urval av halvledare.
8. Samsung Electronics Co., Ltd är ett koreanskt aktieföretag som tillverkar och marknadsför halvledare och andra elektroniska produkter.

⁽¹⁾ EGT 13, 21.2.1962, s. 204/62.